

産業構造審議会知的財産政策部会  
第14回意匠制度小委員会  
議事次第・配付資料一覧

日時：平成23年12月20日（火）10時00分開会  
会場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 特許庁長官挨拶
3. 意匠制度の現状と課題
4. デザインによる国際展開の支援
  - (1) ヘーグ協定及びロカルノ協定について
  - (2) 3Dデジタルデザインを含む保護対象の拡大について
5. 今後のスケジュールについて
6. 閉会

（配布資料）

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

- |     |   |
|-----|---|
| 資料1 | 意匠制度の現状と課題                                      |
| 資料2 | 意匠制度の見直し項目                                      |
| 資料3 | デザインによる国際展開の支援（1）<br>（ヘーグ協定及びロカルノ協定について）        |
| 資料4 | ヘーグ協定及びロカルノ協定加盟に向けた検討項目                         |
| 資料5 | デザインによる国際展開の支援（2）<br>（3Dデジタルデザインを含む保護対象の拡大について） |
| 資料6 | 画面デザインの保護における検討項目                               |

- |       |                      |
|-------|----------------------|
| 参考資料1 | ヘーグ協定ジュネーブアクトの概要     |
| 参考資料2 | ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟国詳細一覧 |
| 参考資料3 | ヘーグ協定加盟国・加盟予定国マップ    |
| 参考資料4 | ロカルノ協定の概要            |
| 参考資料5 | 画面デザイン保護の各国比較表       |
| 参考資料6 | 各国における意匠制度の特徴の比較     |